

目 录

1. 产品概述	2
2. 主要特性	2
3. 封装及引脚说明	2
4. 功能介绍	4
5. 寄存器描述	5
6. I2C通讯协议	10
6.1 协议描述.....	10
6.2 从机地址.....	10
6.3 写数据	10
6.4 读数据	10
7. 应用电路	11
8. 应用注意事项.....	11
9. 主机软件流程图	12
10. 电气参数.....	13
10.1电气特性极限参数.....	13
10.2直流特性.....	13
11.封装尺寸图	14
11.1 SSOP28封装	14
11.2 QFN24封装	15
12. 历史记录.....	16

20 触控 I2C 输出 IC

文件编号: PTDS25016

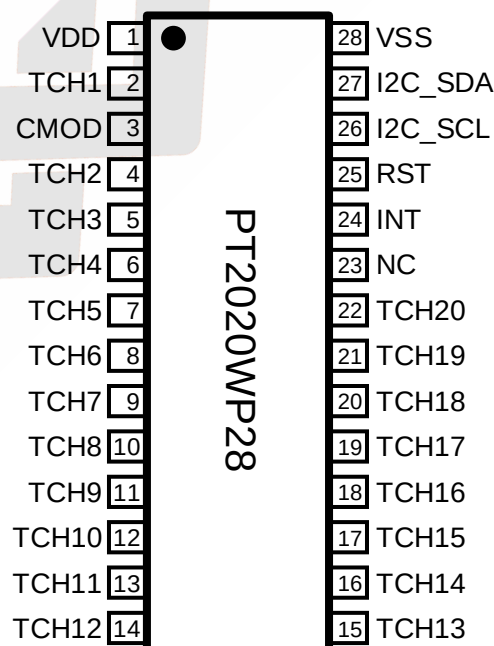
1. 产品概述

PT2020W 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持 20 通道触摸输入，I2C 键值输出。可通过 I2C 调节灵敏度以及功能设置。算法带有走线自补偿功能，具有高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。适用于小家电面板，遥控器、智能门锁等消费类电子产品。

2. 主要特性

- 工作电压范围：2.4~5.5V
- 工作电流：7uA（低功耗模式）@ $V_{DD}=3V$ & $CMOD=20nF$
- 20 通道触摸输入 I2C 键值输出
- 带自适应模式可自补偿修正触摸通道差异或走线长短不一致情况
- $CMOD$ 脚外接电容可整体调节灵敏度，电容越大灵敏度越高
- 触摸相关参数均可通过 I2C 接口独立调节
- 具有防水功能，当水漫或成片水珠覆盖在触摸面板时，按键仍可有效判别
- 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
- 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
- 封装形式：SSOP28、QFN24

3. 封装及引脚说明



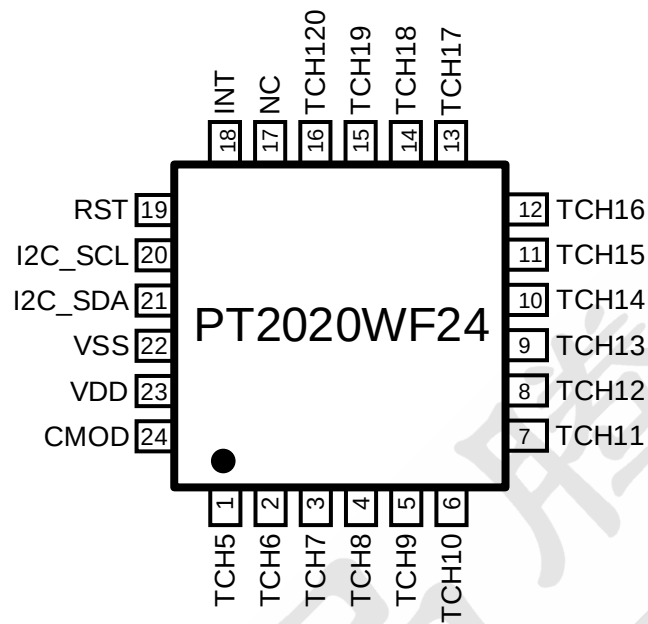


图 1 管脚示意

表 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	TCHx	I	触摸输入脚
2	CMOD	I	采样电容输入脚
3	VSS	P	电源负
4	VDD	P	电源正
5	INT	O	中断输出（键值变化或芯片复位输出 10ms 低电平脉冲）
6	RST	I	复位脚（下降沿有效）
7	I2C_SDA	I/O	I2C 数据线
8	I2C_SCL	I/O	I2C 时钟线

I => 仅有 CMOS 输入 I/O => 输入输出

O => CMOS 输出 P => 电源/地

4. 功能介绍

- 默认功能如下：
 - 通道使能：20 路
 - 阈值设置模式：自适应
 - 低功耗使能：使能
 - 超长按键复位：按键有效超过 16S，所有使能的触摸通道复位
 - 休眠等待时间：无触摸休眠等待时间 4S
 - 键值读取地址为：0x24 (TCH20~TCH17) 0x23 (TCH16~TCH9) 0x22 (TCH8~TCH1)

- 支持触摸相关参数 I2C 接口可设
- I2C 接口最大支持速率为 100K/S
- 支持调试输出，辅助触摸灵敏度调试或异常分析。调试状态不响应 INT 与 I2C 通讯
- 灵敏度参考配置如下：

键数	触摸盘	阈值设置模式	自适应阈值	CMOD电容	介质厚度
20	10*10mm	自适应	145	20nF	2mm

- 引脚功能描述

■ INT:

- 无触摸输出高电平，键值变化或芯片复位输出 10mS 低电平脉冲

键值无变化

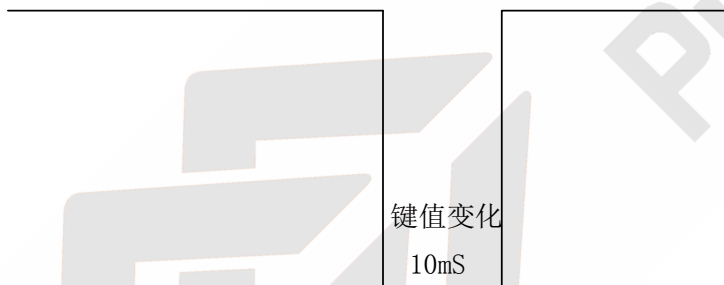


图 2 INT 端口信号示意图

- 调试入口：工作状态下，拉低持续 5S 进入调试状态(不响应 INT 与 I2C 通讯)。数据由 RST 口输出
- RST:
 - 软件复位脚，下降沿有效
 - 调试数据输出，UART 输出，波特率 9600

5. 寄存器描述

表 2 寄存器总表

地址	符号	功能描述	位描述								复位值	设置范围
			Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
01h	CTRL1	功能设置1	MOD	LKEN	MKEN	-	-	SLPEN	SRST	SETEN	1100 0100	-
02h	CTRL2	功能设置2	-	-	-	-	-	-	SLPIN	LDOEN	0000 0000	-
03h	THEN1	触摸通道使能设置	CH8EN	CH7EN	CH6EN	CH5EN	CH4EN	CH3EN	CH2EN	CH1EN	1111 1111	-
04h	THEN2		CH16EN	CH15EN	CH14EN	CH13EN	CH12EN	CH11EN	CH10EN	CH9EN	1111 1111	-
05h	THEN3						CH20EN	CH19EN	CH18EN	CH17EN	0000 1111	-
06h	THS1	自设模式阈值	THS1[7:0]								0100 0000	20~250
07h	THS2		THS2[7:0]									
08h	THS3		THS3[7:0]									
09h	THS4		THS4[7:0]									
0Ah	THS5		THS5[7:0]									
0Bh	THS6		THS6[7:0]									
0Ch	THS7		THS7[7:0]									
0Dh	THS8		THS8[7:0]									
0Eh	THS9		THS9[7:0]									
0Fh	THS10		THS10[7:0]									
10h	THS11		THS11[7:0]									
11h	THS12		THS12[7:0]									
12h	THS13		THS13[7:0]									
13h	THS14		THS14[7:0]									
14h	THS15		THS15[7:0]									
15h	THS16		THS16[7:0]									
16h	THS17		THS17[7:0]									
17h	THS18		THS18[7:0]									
18h	THS19		THS19[7:0]									
19h	THS20		THS20[7:0]									
1Ah	LPWK	低功耗唤醒值	LPWK[7:0]								0000 1111	2~128
1Bh	ATRH	自适应模式参考阈值	ATRH[7:0]								0000 0001	10~1024
1Ch	ATRL		ATRL[7:0]								0010 1100	
1Dh	LKTIME	长按复位时间	LKTIME[7:0]								0001 0000	1~60
1Eh	LPTIME	低功耗等待时间	LPTIME [7:0]								0000 0100	1~8
22h	KEYL	键值	KEY8	KEY7	KEY6	KEY5	KEY4	KEY3	KEY2	KEY1	0000 0000	-
23h	KEYM		KEY16	KEY15	KEY14	KEY13	KEY12	KEY11	KEY10	KEY9	0000 0000	-
24h	KEYH						KEY20	KEY19	KEY18	KEY17	0000 0000	-
25h	KEYIF	按键进入消抖	KEYIF[7:0]								0000 0010	1~10
26h	BUPH	基值增加更新速度	BUPH[7:0]								0000 0101	1~250
27h	BUPL	基值减小更新速度	BUPL[7:0]								0011 0010	1~250
28h	CMCT	CMOD充电时间	CMCT[7:0]								1000 1100	16~250
29h	LPST	低功耗扫描间隔	LPST[7:0]								0011 1100	2~250

● 功能设置寄存器 1 (CTRL1, 01h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	MOD	LKEN	MKEN	-	-	SLPEN	SRST	SETEN
Access	R/W							
Default	1	1	0	0	0	1	0	0

- Bit[7] **MOD**: 阈值设置模式选择
1: 自适应阈值模式 (推荐: 触摸盘大小一致, 介质厚度一致)
0: 自设阈值模式
- Bit[6] **LKEN**: 超长按键复位使能
1: 使能
0: 关闭
- Bit[5] **MKEN**: 多键抑制使能
1: 使能
0: 关闭
- Bit[2] **SLPEN**: 低功耗使能
1: 使能
0: 关闭
- Bit[1] **SRST**: 复位所有触摸通道
1: 使能
0: 关闭
- Bit[0] **SETEN**: 配置生效
1: 使能 (执行此操作将同步复位所有触摸通道)
0: 关闭

● 功能设置寄存器 2 (CTRL2, 02h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	-	-	-	-	-	-	SLPIN	LDOEN
Access	R/W						W	R/W
Default	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit[1] **SLPIN**: 立即进入低功耗状态
1: 使能
0: 关闭
- Bit[0] **LDOEN**: 低功耗状态 LDO 使能配置
1: 使能
0: 关闭

● 触摸通道使能寄存器 1 (THEN1, 03h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	CH8EN	CH7EN	CH6EN	CH5EN	CH4EN	CH3EN	CH2EN	CH1EN
Access	R/W							
Default	0xFF							

- Bit[7:0] **THEN1[7:0]**: 触摸通道使能控制位
1: 使能
0: 关闭

● 触摸通道使能寄存器 2 (THEN2, 04h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	CH16EN	CH15EN	CH14EN	CH13EN	CH12EN	CH11EN	CH10EN	CH9EN
Access	R/W							
Default	0xFF							

Bit[7:0] **THEN2[7:0]**: 触摸通道使能控制位
 1: 使能
 0: 关闭

● 触摸通道使能寄存器 3 (THEN3, 05h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	-	-	-	-	CH20EN	CH19EN	CH18EN	CH17EN
Access	R/W							
Default	0x0F							

Bit[3:0] **THEN3[3:0]**: 触摸通道使能控制位
 1: 使能
 0: 关闭

● 触摸通道阈值 (THSx, 06h~19h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	THSx[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x40							

Bit[7:0] **THSx[7:0]**: 触摸通道自设阈值 (设置范围: 0x14~0xFA 值越小灵敏度越高)

● 低功耗唤醒阈值 (LPWK, 1Ah)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	LPWK[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x0F							

Bit[7:0] **LPWK[7:0]**: 低功耗唤醒阈值 (设置范围: 0x02~0x80 值越小越容易唤醒)

● 参考阈值 (ATRH, 1Bh)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	ATRH[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x01							

Bit[7:0] **ATRH[7:0]**: 参考阈值高 8 位

● 参考阈值 (ATRL, 1Ch)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	ATRL[7:0]							

Access	R/W
Default	0x2C

Bit[7:0] **ATRL[7:0]:** 参考阈值低 8 位 ([ATRH: ATRL]值越小灵敏度越高)

● 长按键复位时间 (LKTIME, 1Dh)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	LKTIME[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x10							

Bit[7:0] **LKTIME[7:0]:** 长按键复位时间 (单位: 秒)

● 进入低功耗等待时间 (LPTIME, 1Eh)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	LPTIME[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x04							

Bit[7:0] **LPTIME[7:0]:** 无按键或无 I2C 通讯进入低功耗等待时间 (单位: 秒)

● 触摸通道键值 (KEYL, 22h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	KEY8	KEY7	KEY6	KEY5	KEY4	KEY3	KEY2	KEY1
Access	R							
Default	0x00							

Bit[7:0] **KEYL[7:0]:** 触摸通道键值

● 触摸通道键值 (KEYM, 23h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	KEY16	KEY15	KEY14	KEY13	KEY12	KEY11	KEY10	KEY9
Access	R							
Default	0x00							

Bit[7:0] **KEYM[7:0]:** 触摸通道键值

● 触摸通道键值 (KEYH, 24h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	-	-	-	-	KEY20	KEY19	KEY18	KEY17
Access	R							
Default	0x00							

Bit[3:0] **KEYH[3:0]:** 触摸通道键值

● 按键进入消抖次数 (KEYIF, 25h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	KEYIF[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x02							

Bit[7:0] **KEYIF[7:0]**: 按键进入消抖次数 (值越大, 按键响应时间越长)

● 基值增加更新速度 (BUPH, 26h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	BUPH[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x05							

Bit[7:0] **BUPH[7:0]**: 基值增加更新速度

● 基值减小更新速度 (BUPL, 27h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	BUPL[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x32							

Bit[7:0] **BUPL[7:0]**: 基值减小更新速度

● CMOD 电容充电时间 (CMCT, 28h)

BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	CMCT[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x8C							

Bit[7:0] **CMCT[7:0]**: CMOD 电容充电时间 (电容越大, 值越大)

● 低功耗扫描间隔配置 (LPST, 29h)

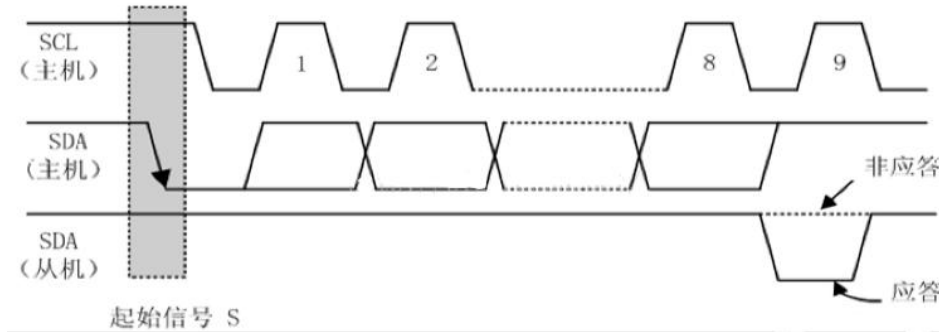
BIT	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Name	LPST[7:0]							
Access	R/W							
Default	0x3C							

Bit[7:0] **LPST[7:0]**: 低功耗扫描间隔
 值越大扫描间隔越大, 功耗越小, 唤醒响应时间越长
 0x3C 扫描间隔约 40ms(默认值)
 0x14 扫描间隔约 14ms(推荐值, 休眠后可快速唤醒)

6. I2C通讯协议

6.1 协议描述

- 支持 I2C 标准通讯协议,通讯速率最大 100K/S
- 支持连续读或写

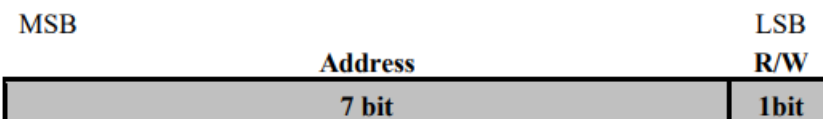


注：IO 模拟 I2C 通讯时，SDA 或 SCL 变化沿间隔时间需>250ns
 IO_SDA=0;
 DELAY_NS(250); //间隔时间需>250ns
 IO_SCL=0;

6.2 从机地址

- 从机地址 CHIP_ID

CHIP_ID	Address(7bit)
CHIP_ID	0XF0



6.3 写数据

- 往 0x03 地址开始写入 x 个数据:

Start	Device Address 0XF0	ACK	Register Address 0x03(n)	ACK	DATA n	ACK	...	DATA n+x	ACK	Stop
-------	------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------	-----	-----	-------------	-----	------

6.4 读数据

- 写需读取的寄存器地址(0x22):

Start	Device Address 0XF0	ACK	Register Address 0x22(n)	ACK
-------	------------------------	-----	-----------------------------	-----

■ 由主机发送

□ 由从机发送

- 读取寄存器地址(n=0x22)开始的 x 个数据:

Start	Device Address 0XF1	ACK	Data read n	ACK	...	Data read n+x	NACK	Stop
-------	------------------------	-----	----------------	-----	-----	------------------	------	------

7. 应用电路

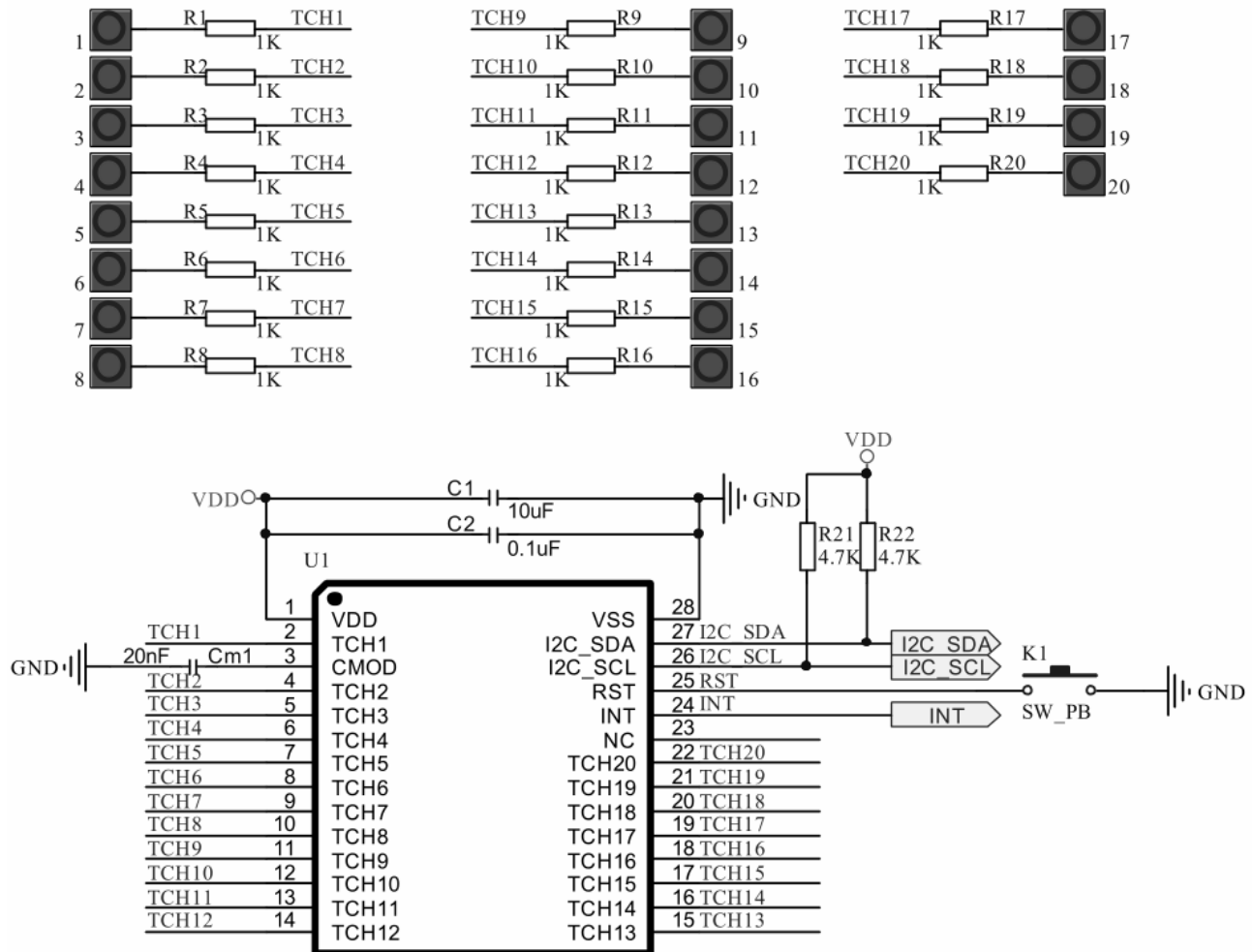
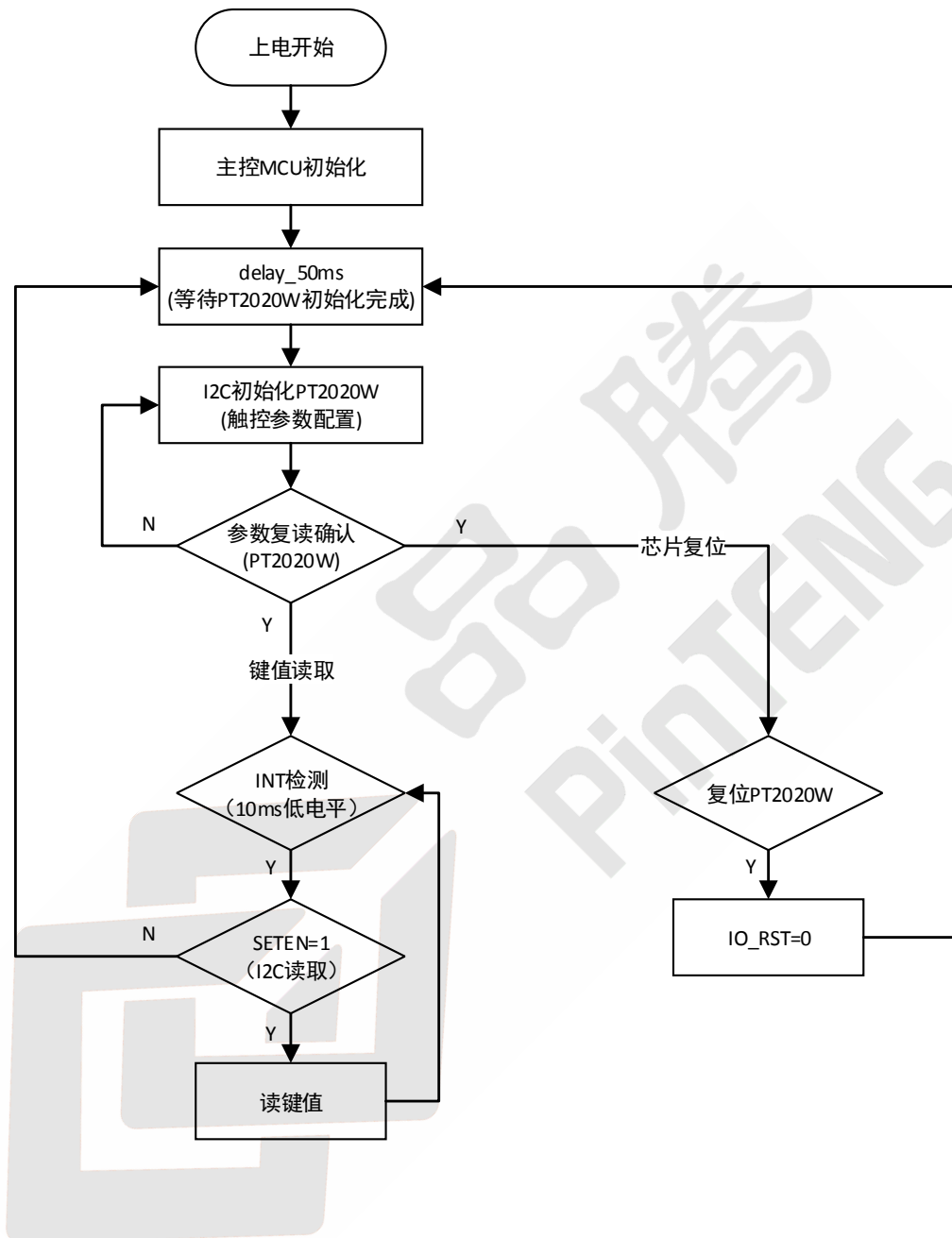


图 3 典型应用电路

8. 应用注意事项

- 触摸灵敏度可通过加大 CMOD 电容或通过 I2C 接口减小阈值来实现
- CMOD 电容上限为 47nF,若需再加大,需通过 I2C 接口增大 CMOD 充电时间实现
- I2C 通讯配置完相关参数,需将 SETEN 位置 1 后所配参数方可有效。配置生效同时将复位所有触摸通道。键值读取寄存器配置即有效,与 SETEN 位不关联
- 非电池供电睡眠状态下因电源纹影响会有概率出现自唤醒情况,测试低功耗请选用电池供电测试
- 芯片首次上电需等待 4S 以上待芯片对环境校准后再进入低功耗状态,否则会存在自唤醒异常
- 高灵敏度应用(介质>4mm 或触摸盘<5mm)建议延时 500ms 待 TOUCH 稳定后再读取键值
- 自适应模式只能适应 PCB 走线长短,无法适应大小触摸盘
- 无断电记忆,每次上电均需重新初始化配置
- 芯片进入低功耗后,无法即时响应 I2C 通讯,多通讯几次跳过芯片唤醒时间即可

9. 主机软件流程图



10. 电气参数

10.1 电气特性极限参数

表 3 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	V_{DD}	-	-0 to +6.0	V
输入电压	V_I	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	T_A	-	-40 to + 85	°C
储藏温度	T_{STG}	-	-50 to + 125	°C

10.2 直流特性

表 4 直流特性（如无特殊说明 $V_{DD} = 2.4V \sim 5.5V$, $Temp = 25^{\circ}C$ ）

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}		2.4		5.5	V
上电复位时间	P_{WRT}			16	30	ms
软件复位时间	W_{RST}			5	10	ms
I2C 唤醒时间	$I2C_{WU}$			50	100	us
输入高电压阈值	V_{IH}		$0.5V_{DD}$			V
输入低电压阈值	V_{IL}				$0.2 V_{DD}$	V
输出 Source 电流	I_{OH}	$V_{DD}=5V$, $VOH=0.7V_{DD}$		8		mA
输出 Sink 电流	I_{OL}	$V_{DD}=5V$, $VOL=0.3V_{DD}$		120		mA
工作电流	I_{LP}	$V_{DD}=3V$, $C_{mod}=20nF$ LPST=0X3C		7		uA
		$V_{DD}=3V$, $C_{mod}=20nF$ LPST=0X14		10		uA
		$V_{DD}=5V$, $C_{mod}=20nF$ LPST=0X3C		12		uA
	I_{Nm}	$V_{DD}=3V$, $C_{mod}=20nF$		2		mA
		$V_{DD}=5V$, $C_{mod}=20nF$		3		mA

11. 封装尺寸图

11.1 SSOP28封装

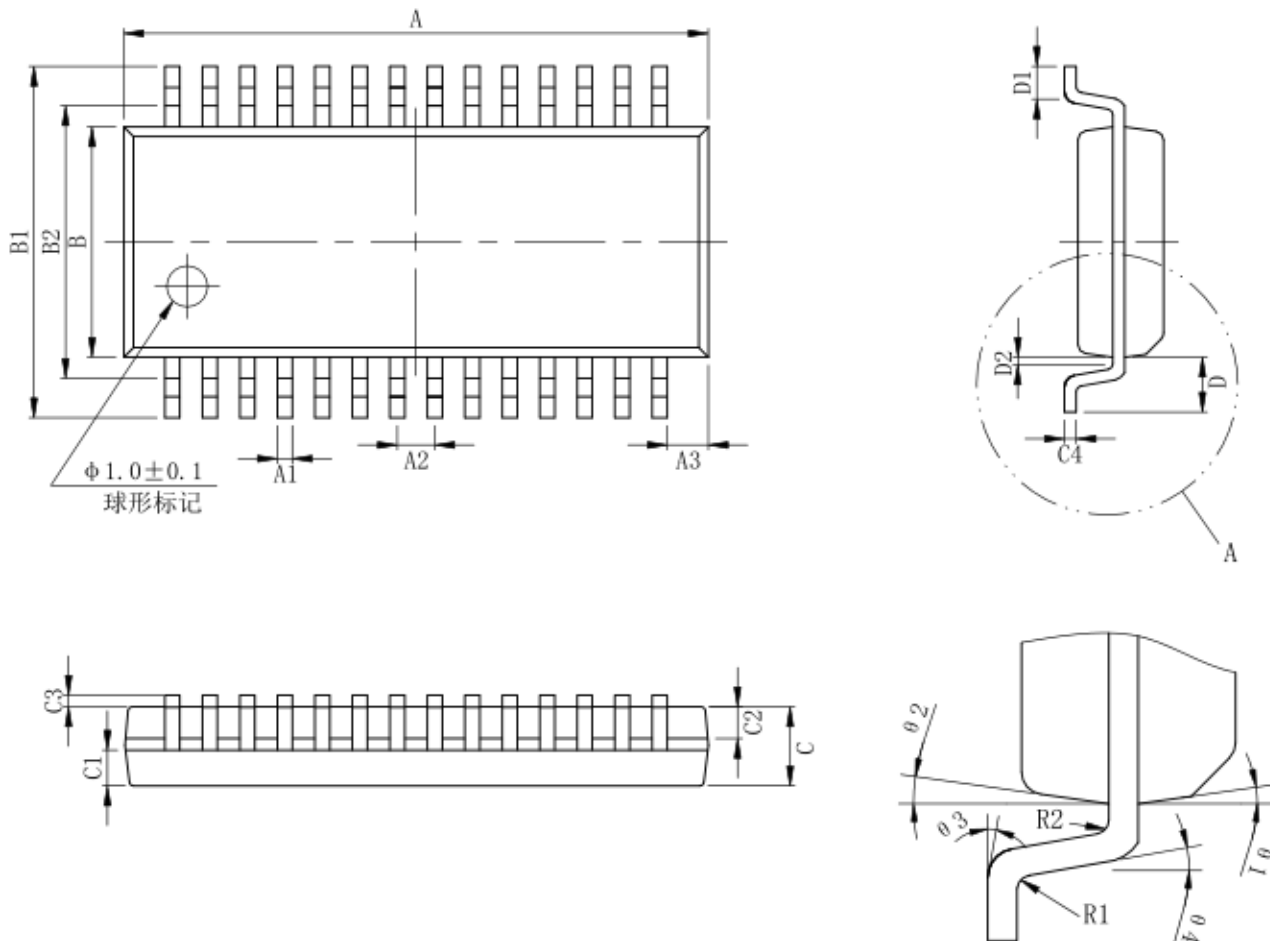


图 4 SSOP28 封装图

表 5 SSOP28 封装尺寸

符号	尺寸 (mm 单位)			符号	尺寸 (mm 单位)		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
A	9.8	-	10.00	C3	0.05	-	0.25
A1	-	0.254	-	C4	0.203	-	0.233
A2	-	0.635	-	D1	0.40	-	0.70
A3	-	0.695	-	D	1.05		
B	3.85	-	3.95	$\theta 1$	8°~12°TYP4		
B1	5.84	-	6.24	$\theta 2$	8°~12°TYP4		
B2		5.00-		$\theta 3$	0°~8°		
C	1.4	-	1.6	R1	0.20TYP		
C1	0.61	-	0.71	R2	0.20TYP		
C2	0.54	-	0.64				

11.2 QFN24封装

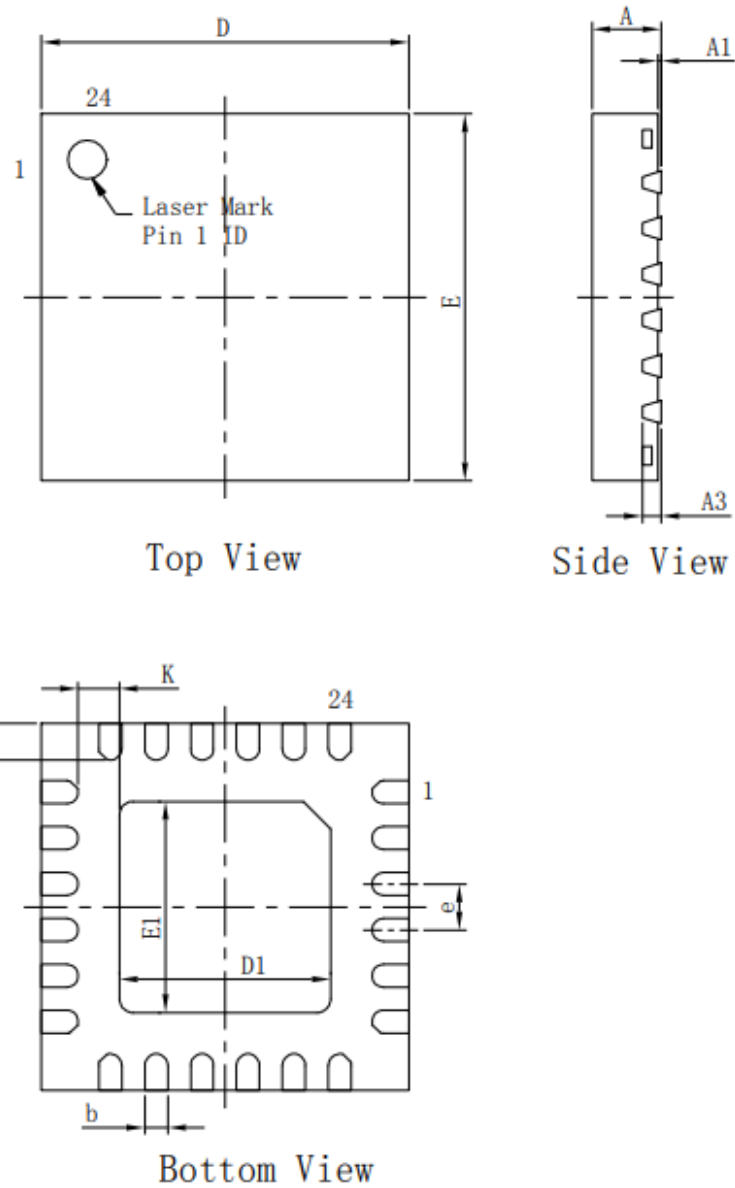


图 5 QFN24 封装图

表 6 QFN24 封装尺寸

符号	尺寸 (mm 单位)			符号	尺寸 (mm 单位)		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80	D1	2.35	2.45	2.55
A3	0.203			E1	2.35	2.45	2.55
b	0.20	0.25	0.30	e	0.50		
D	3.90	4.00	4.10	K	0.365	0.375	0.385
E	3.90	4.00	4.10	L	0.30	0.40	0.50

12. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2025-06-25

最终版本以官网为准，请及时下载查阅！

